

证券代码：301041      证券简称：金百泽      公告编号：2026-001

深圳市金百泽电子科技股份有限公司  
2025 年度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

（一）业绩预告期间

2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

（二）业绩预告情况

预计净利润为正值且属于下列情形之一：

☐ 扭亏为盈      ☐ 同向上升      ☒ 同向下降

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利：1,600 万元 - 2,350 万元	盈利： 3,906.30 万元
	比上年同期下降：39.84 % - 59.04%	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	盈利：460 万元 - 680 万元	盈利： 3,092.17 万元
	比上年同期下降：78.01% - 85.12%	

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。但公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在重大分歧，具体数据以审计结果为准。

三、业绩变动原因说明

公司归母净利润同比下滑，主要是在行业环境变化、业务结构转型和平台产能投入等多重因素共同作用下形成，具体体现在以下几个方面：

（一）所处行业环境变化，对中高端电子产品创新与工程化服务业务形成阶段性压力

报告期内，电子电路及相关电子产品创新领域整体竞争有所加剧，下游中小型创新企业经营环境偏紧，研发投入和项目推进节奏放缓。公司主营业务主要聚焦于中高端样板、集成电子设计与制造服务 IPDM 及电子电路全周期的科技创新服务，在当前所处行业大背景下，对公司当期经营形成阶段性影响。

（二）关键原材料价格上涨为行业共性因素，对公司中高端产品成本结构影响更为直接

报告期内，国际贵金属价格持续处于高位，金盐、铜球、锡条等主要原材料价格上涨，由于公司主营业务以中高端 PCB 样板、中小批量板及可靠性一站式解决方案为主，多品种、小批量、特色的原材料需求，成本结构复杂，从而对当期毛利水平形成一定影响。

（三）新业务结构下科创服务与数字化平台、AI 硬件底座建设处于能力及产能建设爬坡期

公司围绕业务结构升级，持续加大科创服务、数字化转型服务业务的整体扩展，在相关平台建设、数字化人才引入、人工智能领域等方面加大投入。为公司在原有电子电路业务基础上，向先进的电子产品和硬件创新、设计与工程化服务平台、电子电路产业运营商延伸的重要战略举措。

随着科创服务、数字化转型服务的相关产能和平台能力正逐步爬坡，公司同步加强面向硬件研发与工程交付的 AI 硬件底座能力建设，相关数字化、工程系统能力主要作为支撑研发协同、工程效率提升和交付能力优化的工具和底座，目前尚未直接形成规模化利润贡献。受业务培育周期和转型节奏影响，前期投入已逐步体现，而相应效益尚未完全释放，对报告期内经营业绩形成一定阶段性压力，属于公司推进业务模式迁移和能力升级过程中的必经阶段。

公司将始终坚持以设计和制造能力为基础，以服务客户创新需求为核心，逐步推进从单一制造服务向面向硬件创新的科创服务及数字化平台演进，持续完善“制造+服务+平台”的协同机制，提升对客户在研发、打样、工程化及产品落地等各环节和 IPDM 一站式全周期的综合服务能力，将通过数字化和智能化手段提升研发效率、交付能力和运营管理水平，实现业务规模化成长路径和长期价值。

报告期内，非经常性损益对归属于上市公司股东净利润的影响金额预计约为1,140万元至1,670万元，主要为政府补助、理财收益、公允价值变动等。

#### **四、其他相关说明**

本次业绩预告相关财务数据是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据公司将在2025年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。

#### **五、备查文件**

董事会关于本期业绩预告的情况说明。

特此公告。

深圳市金百泽电子科技股份有限公司董事会

2026年1月23日